

## 財團法人資訊工業策進會 函

地址：106台北市和平東路二段106號11樓

承辦人：李懿修

電 話：(06)3032260#105

電子信箱：ryanyhlee@iii.org.tw

受文者：高雄醫學大學

發文日期：中華民國114年12月26日

發文字號：資慧字第1140002941號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：活動DM主視覺 (1140002941A62\_ATTACH1.png)

主旨：本會受AIT美國在台協會委託，於中華民國115年1月14日

(三)合作辦理「賦能未來：美日臺半導體產業最新政策倡  
議」線上論壇，敬請貴校協助公告周知並鼓勵師生踴躍報  
名參與，請查照。

說明：

一、本會受AIT美國在台協會委託，合作辦理「美臺日半導體」  
系列論壇，以臺灣與日本的青年及職涯初期產業人士為主  
要對象，將邀集半導體產業專家與學術合作夥伴共同分享  
全球半導體政策及產業趨勢，冀藉此加速AI半導體創新知  
識傳承。

二、活動資訊：

(一)活動名稱：「賦能未來：美日臺半導體產業最新政策倡  
議(Powering the Future: Latest U.S., Japan,  
Taiwan Policy Advocacy for Semiconductor  
Industry)」。

(二)活動時間：中華民國115年1月14日(三)13:30~15:00。

(三)活動地點：線上活動。

(四)報名時限：自即日起至115年1月9日(五)止。

(五)報名網址：<https://ievents.iii.org.tw/EventS.aspx?t=0&id=3100>。

(六)語言：全程英語講授。

(七)備註：115年將辦理三場次「美臺日半導體」系列論壇，完整參與三場次者，可獲得AIT美國在台協會官方認證之電子參與證明。

三、敬請協助公告並鼓勵貴校師生踴躍報名參加，如有活動相

關問題請洽本案活動聯絡人：資策會AI院李懿修，電話：

(06) 3032260#105，Email：ryanyhlee@iii.org.tw。

正本：高雄醫學大學

副本：

